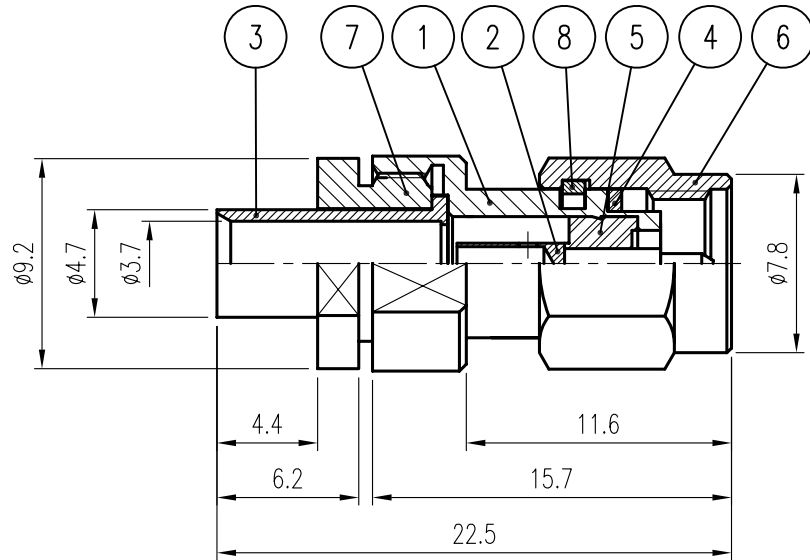
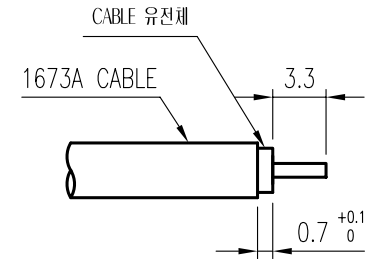


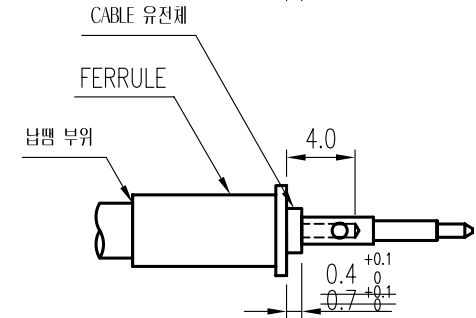
개정 ST										수정내용				
										부호	내용	수정자	승인자	년월일
ST(기존)										IR	Initial Registration			2004. 03. 09.
ST(개신)										1	설번처리No.201003-0004 (BODY 코드 변경)	김인철	최영호	2010. 03. 04.
										2	BODY 뉴시바늘 추가	김인철		2019. 02. 20.



1. CABLE ASS'Y 탈피도



2. CABLE ASS'Y도



주 기

- 납땜시 카본기의 온도를 150°정도로 맞추어 약 5초~7초 정도 열을 가하여 납땜 할것
- 납땜후 TEFLON 높이 치수 확인 할것(2.CABLE ASS'Y도 참조)
- PIN땜시 TEFLON에 밀착시켜 땜후 확인 할것(2.CABLE ASS'Y도 참조)

8	SPRING RING	1	SUS	부동태	DSR00002-5/1 (R2001)
7	BACK NUT	1	MBsBD	Nickel Plate	DBN00018-5/1 (P2007)
6	CAP	1	MBsBD	Nickel Plate	DCU00005-5/2 (K2011)
5	INSULATOR	1	TEFLON		DIN00280-N/1 (H2273)
4	GASKET	1	SILICON		DGK00004-N/1 (G2001)
3	FERRULE	1	MBsBD	Gold Plate	DFE00044-5/1 (F2029)
2	CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT00279-5/1 (E2407)
1	BODY	1	MBsBD	Nickel Plate	DBD00421-5/1 (D2430) DBD00162-5/1 (D2374)

대체가능재질	품번	품명	수량	재질	표면처리	비고
공통공차 .* ±0.1 .*.* ±0.05	년월일	2019. 2. 20.				
재질	승인					
열처리	검도					
보호파막처리	재도					
	작성부서	연구소				
	척도	1.5/1	단위	mm	중량	
				도명		SMA(M)-ST-141-CLAMP DC ~ 27GHz
				A4	도번	CN01007-7/1 K314-027-000

